



平成24年6月28日

各 位

上場会社名 株式会社東京精密
代表者名 代表取締役社長 太田 邦正
(コード番号 7729 東証第1部)
問合せ先 取締役業務会社執行役員社長
川村 浩一
(TEL 042-642-1701)

「精密ブレード事業譲受」に関する三菱マテリアル株式会社との最終契約締結について

当社は、平成24年2月2日付「「精密ブレード事業譲受」に関する三菱マテリアル株式会社との基本合意について」において開示しておりました、三菱マテリアル株式会社(以下「三菱マテリアル」)からの精密ブレード事業譲受について、本日開催の取締役会において、最終契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 事業譲受の概要

- 譲受事業の内容 精密ブレードの製造、開発、販売
- 事業譲受日 平成24年8月1日
- 譲受後の事業拠点 当社八王子工場、半導体営業所
三菱マテリアルいわき製作所、各支店より、当該事業に係る人材、製造設備等
を移管
- 譲受事業の最近事業年度における業績
平成24年3月期売上高 1,043百万円

2. 事業譲受の背景と目的

当社の主力製品のひとつダイシング装置提供に当って、ますます高度化、多様化が進むお客様の各種アプリケーションニーズに応えるためには、装置のみならずブレードに対する知見、開発力も含めた総合力の重要性が増大しております。

そうした中、精密ブレード事業を当社自身が取り扱うことが、重要な課題となっております。

今般、精密ブレード事業を譲り受け、八王子においてダイシング装置事業と近接して配置することで、双方間の連携が進み、お客様へのアプリケーション対応力を飛躍的に高めることができることとなりました。

当社は、三菱マテリアルが今日迄弛まぬ技術の伝承と向上を繰り返し築き上げた世界最高レベルの精密ブレード技術、ノウハウ、営業網等を引き継ぎ、当社が有するダイシング装置に係る知見との融合を図ることで、装置・ブレード双方の相乗効果により、世界のダイシング技術をリードし、事業の一層の拡大を図っていく所存です。

3. 相手先の概要

- 名 称 : 三菱マテリアル株式会社
本社所在地 : 東京都千代田区大手町1-3-2
代 表 者 : 取締役社長 矢尾 宏
資 本 金 : 1,194億57百万円(平成24年3月末)
主 な 事 業 : セメント、銅・金・銅加工品、超硬製品・高機能製品、機能材料・電子デバイス製品・多結晶シリコン、飲料用アルミ缶・アルミ圧延・加工品等の製造・製錬・加工・販売等

4. 業績への影響

本件事業譲受による当社への業績影響は軽微であります。

- (*) 精密ブレード製品とは、おもに電気製品や電子機器に組み込まれるセラミックスコンデンサー、LEDパッケージ、各種ICパッケージ等の電子部品や半導体を一個一個に切り分けるための工業用ダイヤモンドを用いた精密切断刃。

以上